

高品位を維持しつつ、ハロゲンフリーを実現

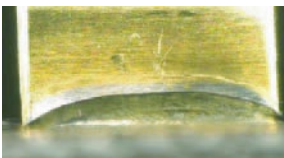
Halogen-free materials maintain high quality

EC SOLDER PASTE M705-SJR ~印刷用ソルダペースト~

特長

- 真鍮、洋白などの母材に良好な濡れ性を確保。
- バンプでの未融合の低減。
- M705-SJR の各種母材への濡れ上がり

真鍮

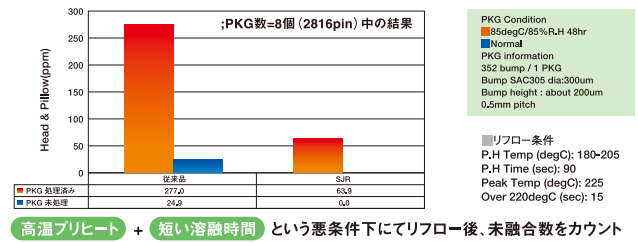


洋白



各種母材に対してのぬれ上りを実現

□ BGAにおける未融合



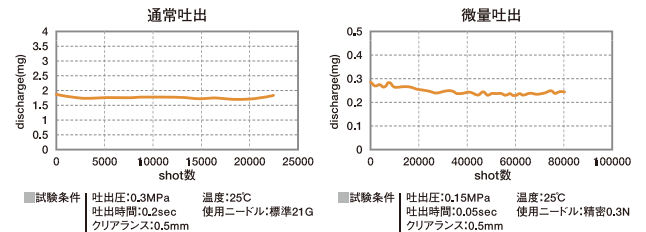
EC SOLDER PASTE M705-NHS1 ~ディスペンス用ソルダペースト~

特長

- シリンジからの吐出に適した粘性を有し、連続作業でも安定した微量吐出が可能。



□ 微量でも安定した吐出が可能



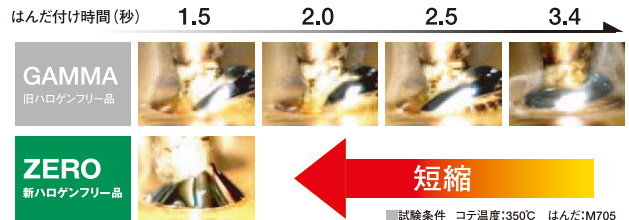
EC SOLDER CORE ZERO ~やに入りはんだ~

特長

- はんだ溶融直後の濡れ性を改善。
- はんだ付け時間の短縮。
- フラックス飛散を低減。



□ 大幅な濡れ性の改善



スパークルフラックス ES-Z-15

特長

- 活性剤の開発により、優れた濡れ性を実現。
- ハロゲンフリーでありながら、RMAタイプと同等の濡れ性。



□ ES-Z-15のゼロクロス時間(酸化銅板)

